



PIC16LF15386T-I/MV

Număr parc	PIC16LF15386T-I/MV	Statutul RoHs	N/A
Producator / Marca	Micrel / Microchip Technology	Starea stocului	35467 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 8BIT 28KB FLASH 48UQFN	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

35467 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1 pcs	25 pcs	100 pcs
\$0.904	\$0.831	\$0.747

Imagina poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de PIC16LF15386T-I/MV

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	1.8V ~ 3.6V	Pachetul dispozitivului furnizor	48-UQFN (6x6)
Viteză	32MHz	Serie	PIC® XLP™ 16F
Dimensiunea RAM	2K x 8	Tip memorie program	FLASH
Dimensiunea memoriei programului	28KB (16K x 14)	Periferice	Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT
Pachet / Caz	48-UQFN Exposed Pad	Pachet	Tape & Reel (TR)
Tip oscilator	Internal	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	44	Tipul de montare	Surface Mount
Dimensiunea EEPROM	224 x 8	Convertoare de date	A/D 43x10b; D/A 1x5b
Core dimensiune	8-Bit	Procesor Core	PIC
Conectivitate	I ² C, LINbus, SPI, UART/USART	Numărul produsului de bază	PIC16LF15386

Vești înrudite



Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/09/13

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT

2023/07/11

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/28

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergența OT și IT cu FuturePunct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în Future Future Industrial Network Infra

2023/09/18

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/04/5

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus

2023/09/13

Conținut sponsorizat: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29

Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare

2023/04/19

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare

2023/08/3

Un raport de progres reram

2023/04/26